



**Advanced Power
Electronics Corp.**

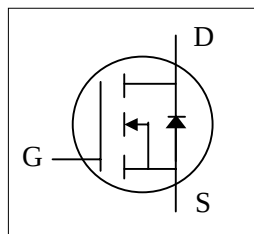
AP0103GP-HF

Halogen-Free Product

N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE

POWER MOSFET

- ▼ Simple Drive Requirement
- ▼ Lower On-resistance
- ▼ Fast Switching Characteristic
- ▼ RoHS Compliant & Halogen-Free

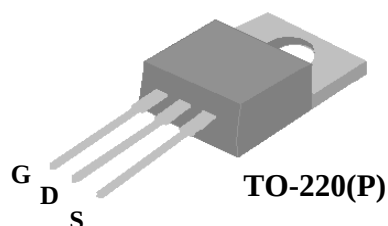


$B_{V_{DS}}@T_J=125^{\circ}\text{C}$	40V
$R_{DS(ON)}$	2.99m Ω
I_D	220A

Description

AP0103 series are from Advanced Power innovated design and silicon process technology to achieve the lowest possible on-resistance and fast switching performance. It provides the designer with an extreme efficient device for use in a wide range of power applications.

The TO-220 package is widely preferred for all commercial-industrial through hole applications. The low thermal resistance and low package cost contribute to the worldwide popular package.



Absolute Maximum Ratings

Symbol	Parameter	Rating	Units
$V_{DS}@T_J=125^{\circ}\text{C}$	Drain-Source Voltage	40	V
V_{GS}	Gate-Source Voltage	+20	V
$I_D@T_C=25^{\circ}\text{C}$	Continuous Drain Current (Chip)	220	A
$I_D@T_C=25^{\circ}\text{C}$	Continuous Drain Current, $V_{GS} @ 10V^3$	80	A
$I_D@T_C=100^{\circ}\text{C}$	Continuous Drain Current, $V_{GS} @ 10V^3$	80	A
I_{DM}	Pulsed Drain Current ¹	320	A
$P_D@T_C=25^{\circ}\text{C}$	Total Power Dissipation	250	W
$P_D@T_A=25^{\circ}\text{C}$	Total Power Dissipation	2	W
T_{STG}	Storage Temperature Range	-55 to 150	$^{\circ}\text{C}$
T_J	Operating Junction Temperature Range	-55 to 150	$^{\circ}\text{C}$

Thermal Data

Symbol	Parameter	Value	Units
Rthj-c	Maximum Thermal Resistance, Junction-case	0.5	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
Rthj-a	Maximum Thermal Resistance, Junction-ambient	62	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$



AP0103GP-HF

Electrical Characteristics@T_j=25°C(unless otherwise specified)

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
BV _{DSS}	Drain-Source Breakdown Voltage	V _{GS} =0V, I _D =250uA	38	-	-	V
R _{DS(ON)}	Static Drain-Source On-Resistance ²	V _{GS} =10V, I _D =40A	-	-	2.99	mΩ
		V _{GS} =4.5V, I _D =30A	-	-	4.2	mΩ
V _{GS(th)}	Gate Threshold Voltage	V _{DS} =V _{GS} , I _D =250uA	1	-	3	V
g _{fs}	Forward Transconductance	V _{DS} =10V, I _D =40A	-	108	-	S
I _{DSS}	Drain-Source Leakage Current	V _{DS} =32V, V _{GS} =0V	-	-	25	uA
I _{GSS}	Gate-Source Leakage	V _{GS} = ±20V, V _{DS} =0V	-	-	±100	nA
Q _g	Total Gate Charge	I _D =40A	-	30	48	nC
Q _{gs}	Gate-Source Charge	V _{DS} =32V	-	2.3	-	nC
Q _{gd}	Gate-Drain ("Miller") Charge	V _{GS} =4.5V	-	20	-	nC
t _{d(on)}	Turn-on Delay Time	V _{DS} =20V	-	10	-	ns
t _r	Rise Time	I _D =40A	-	80	-	ns
t _{d(off)}	Turn-off Delay Time	R _G =3.3 Ω	-	40	-	ns
t _f	Fall Time	V _{GS} =10V	-	85	-	ns
C _{iss}	Input Capacitance	V _{GS} =0V	-	2760	4410	pF
C _{oss}	Output Capacitance	V _{DS} =25V	-	605	-	pF
C _{rss}	Reverse Transfer Capacitance	f=1.0MHz	-	210	-	pF
R _g	Gate Resistance	f=1.0MHz	-	1.4	2.8	Ω

Source-Drain Diode

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
V _{SD}	Forward On Voltage ²	I _S =40A, V _{GS} =0V	-	-	1.2	V
t _{rr}	Reverse Recovery Time	I _S =10A, V _{GS} =0V,	-	32	-	ns
Q _{rr}	Reverse Recovery Charge	dI/dt=100A/μs	-	24	-	nC

Notes:

- 1.Pulse width limited by Max. junction temperature.
- 2.Pulse test
- 3.Package limitation current is 80A.

THIS PRODUCT IS SENSITIVE TO ELECTROSTATIC DISCHARGE, PLEASE HANDLE WITH CAUTION.

USE OF THIS PRODUCT AS A CRITICAL COMPONENT IN LIFE SUPPORT OR OTHER SIMILAR SYSTEMS IS NOT AUTHORIZED.

APEC DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY ARISING OUT OF THE APPLICATION OR USE OF ANY PRODUCT OR CIRCUIT DESCRIBED HEREIN; NEITHER DOES IT CONVEY ANY LICENSE UNDER ITS PATENT RIGHTS, NOR THE RIGHTS OF OTHERS.

APEC RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT FURTHER NOTICE TO ANY PRODUCTS HEREIN TO IMPROVE RELIABILITY, FUNCTION OR DESIGN.

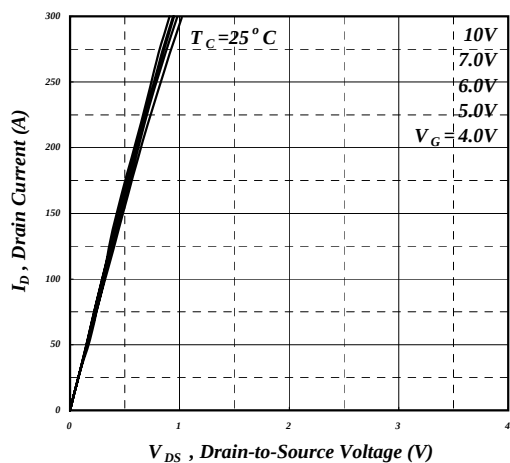


Fig 1. Typical Output Characteristics

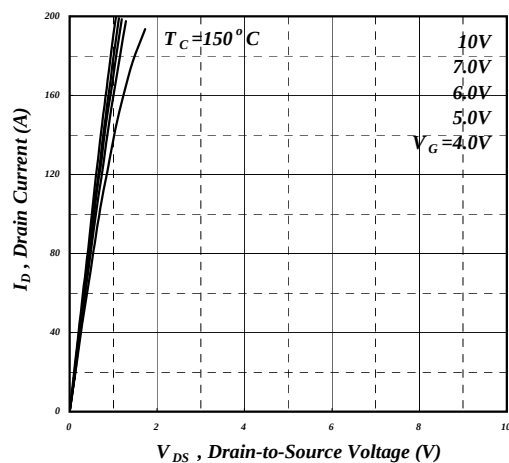


Fig 2. Typical Output Characteristics

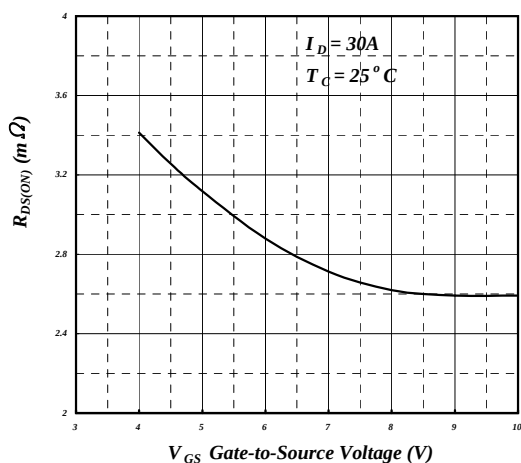


Fig 3. On-Resistance v.s. Gate Voltage

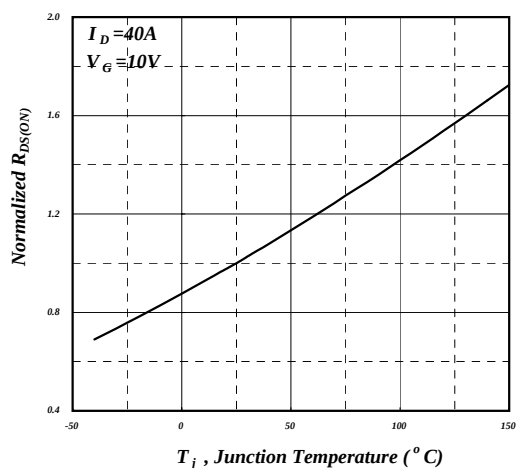


Fig 4. Normalized On-Resistance v.s. Junction Temperature

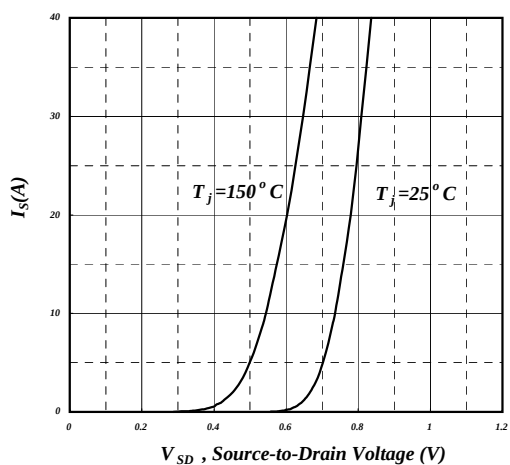


Fig 5. Forward Characteristic of Reverse Diode

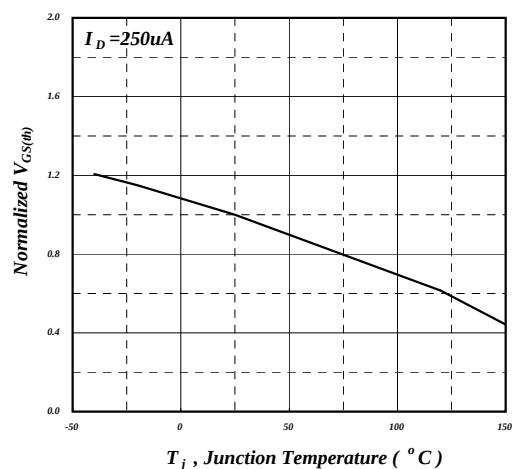
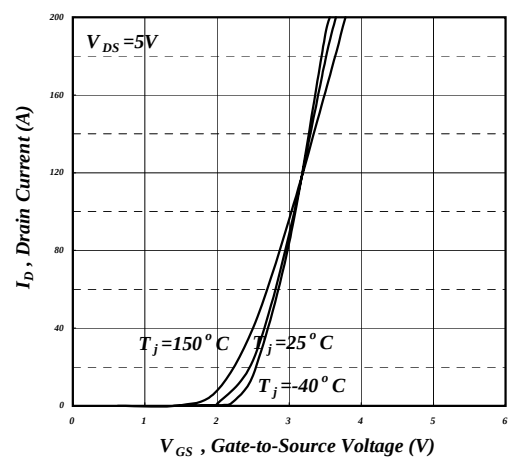
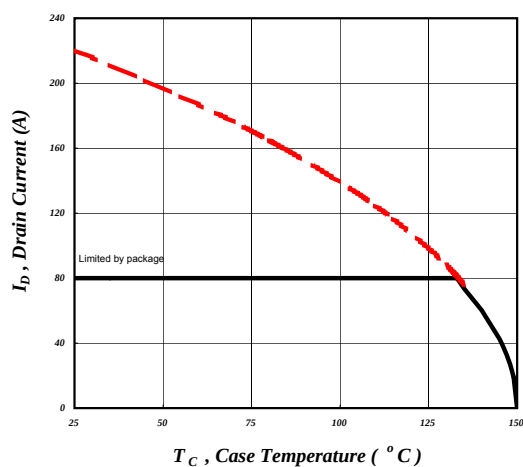
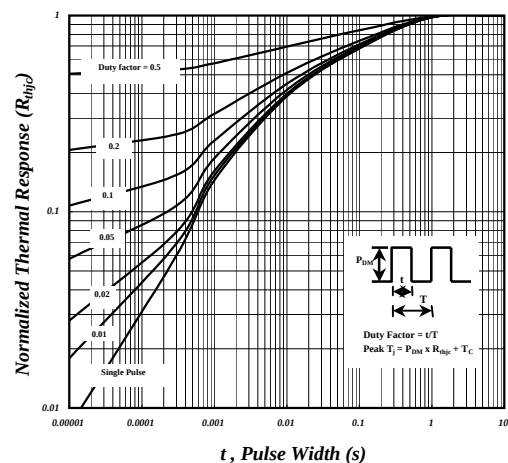
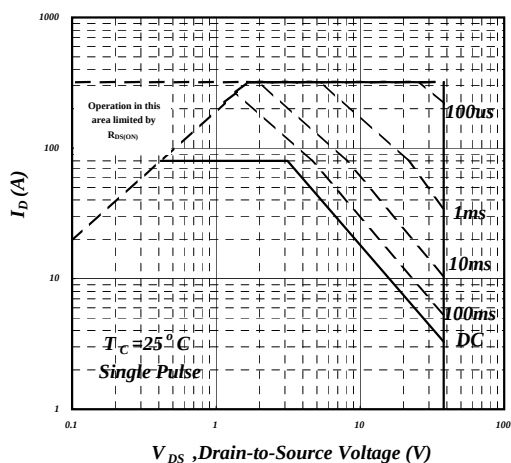
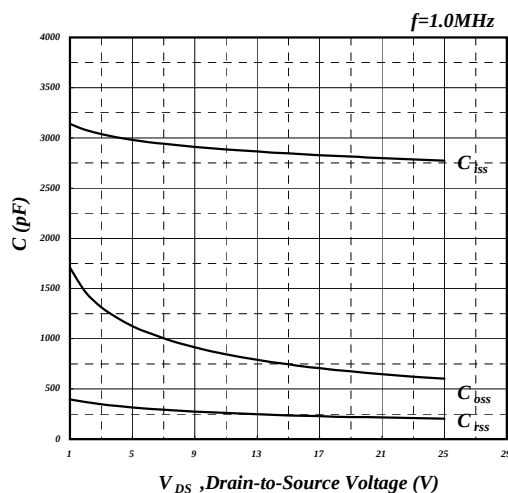
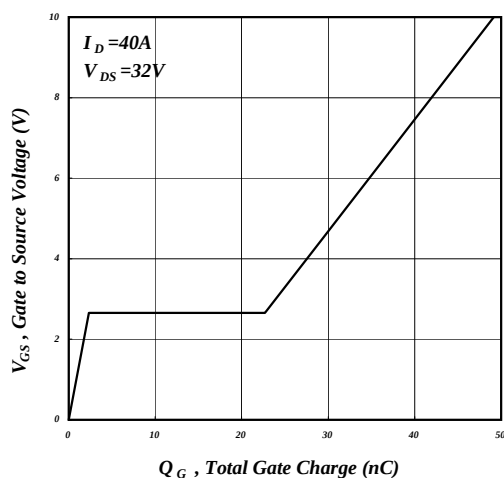


Fig 6. Gate Threshold Voltage v.s. Junction Temperature





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.